UL1557申請リスト 貴社名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

UL1557 Application List Applicant Name: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 申請型式 Model Designation | 絶縁耐電圧定格 rms Isolation-Voltage [V] | 最大接合部温度定格 Max. Junction Temp [C] | 最大ケース温度 Max. Case Temp [C] | 保存温度定格 Storage Temp [C] | 最大電流定格（任意） Max. ON-state current [A] | デバイス種類 Device Type | 絶縁構造 Construction |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注意事項**

A：ULに登録を希望される型式をご記入ください。

B：耐電圧定格とする絶縁構造箇所をお知らせください。（例）ヒートシンク面、設置ネジ間　等

C：絶縁材料にはこの温度以上の定格特性が必要となります。

D：デバイスの最大ケース温度定格をご記入ください。ケース材料および構成材料はこの温度以上の定格特性が必要となります。

E：デバイスの保存温度定格をご記入ください。

F：最大電流定格が一意でない場合は、特性表をご提出ください。

G：デバイスのタイプをお知らせください。（例）Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ, Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ, Ｄｉｏｄｅ, Ｈｙｂｒｉｄ module 等

H：デバイスの構成材料を別シートにご記入ください。

記入欄が不足の場合は同様の情報を追記の上ご連絡ください。

**ご申請時に以下の技術資料をご手配ください。**

□　各モデルの特性仕様書

□　各モデルの絶縁構造断面図

□　各モデルの寸法図面

構造材料リスト(１)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Location | Component | Material Type | Manufacturer | QMFZ2 File No. | Min. Thick | RTI [C] | Note |
| 1 | Case | Cat. 123 |  | E12345 | 0.8mm | 150 |  |
| 2 | Potting Resin | Silicon rubber |  | Generic Material | - | 150 |  |
| 3 | Terminals | Cupper |  | N/A |  | N/A |  |
| 4 | Insulation | Cat. 123 |  | E12345 | 0.8mm | 150 |  |
| 5 | Base Plate | Aluminum |  | N/A | 2.0mm | N/A |  |